

TOKYO PACK2024 出展特集



OSP GROUP
for SDGs

OSPグループはSDGsへ積極的に取り組んで参ります



お客様の商品包装・包装機器の課題解決につながる製品・サービスをご提案!

日程: 2024年 10月23日(水)~25日(金) 3日間 10:00~17:00

会場: 東京ビッグサイト東1ホール 弊社小間番号: 1U01



New packaging form 包装形態のご提案になります

サーマルトップシール 参考出品

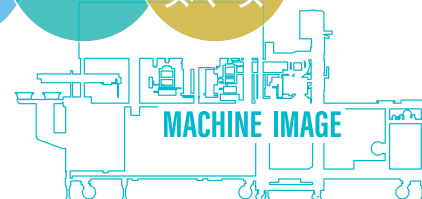
抜きカスがでないトップシールを開発。
リボン不要で印字が可能です。印字スペースを
通常のトップシールより大きく取ることができます。
装着機とあわせて詳しくは会場で!



抜きカス
がでない

リボン
が不要

大きな
印字
スペース



水貼りサーマルテープ 参考出品

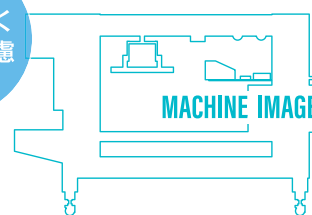
物流や流通現場で活用されるダンボールにテープ状の
サーマルラベルを印字しながら封緘ができます。
詳しくは会場での実演をご確認ください!



水をつけて
貼り付ける

剥離紙
不使用

廃棄物なく
環境に配慮



Labelingsystem corner

LA-5M RFB 小型円筒二枚貼機

コンパクトな設計で省スペースでの作業にも対応が可能。
操作も簡単で小ロット商品へのシールの二枚貼りに最適です。

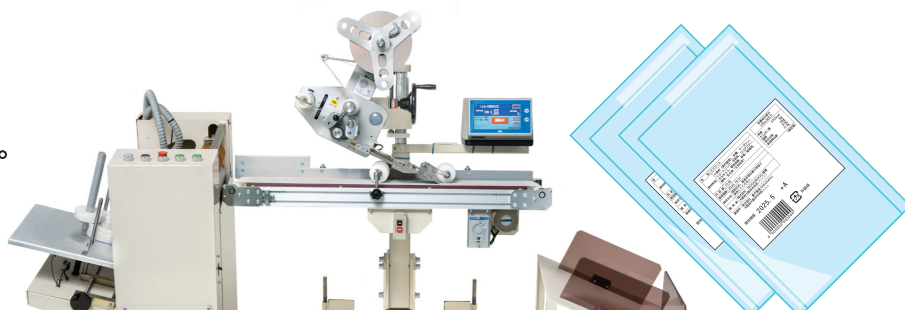


地ビールなどへの
ラベル貼り作業を
改善しませんか?

びん・缶
へのラベル
貼りを実演!

LA-5M 空袋貼機(上貼り)

空袋の貼り付けに特化したラベラーです。
様々な製造現場での活用が期待できます。



ボイルできるサーマルラベル

近日発売

約100℃の熱湯でボイルしても黒く発色しにくいサーマルラベルを開発しました。ラベルの印字部もボイル前と変わらない濃度で読み取れることが可能になります。熱転写リボンを使用されているお客様もサーマル変更できるのも強みです。

今までは…
商品ボイルする
↓
冷ます
↓
サーマルラベルを商品に貼る工程



サーマルにて印字ラベル貼付け
そしてそのままボイル
工程の削減で効率アップに！

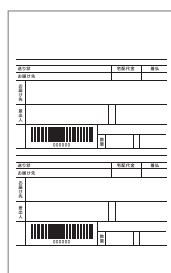


熱湯でボイルしても
印字が消えたり、
黒くなりません！

ドットタックサーマルテープ

新発売

画期的な物流ラベルのソリューションです。



PDラベルやSCMラベルを
サーマルテープで
結束テープとしても
ご利用いただけます



粘着力の高い糊をドット状に塗工しているため、しっかりと貼れて、きれいに剥がすことができます

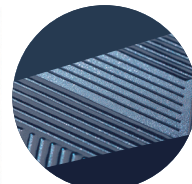
環境に
配慮

粘着剤は有機溶剤不使用の水性エマルジョンタイプ
剥離紙を使用していないので廃棄物の削減に



デジタル加飾

デジタルカラー印刷後に透明なバーニッシュインクを塗布することで、マット感やグロス感の質感を表現。任意の箇所に加工が可能。サンプルラベルを展示予定。



ペーパック®シリーズ

参考出品

プラスチックフィルム不使用ながらも熱で融着可能なヒートシール性を持つ、紙製の包装資材です。

ペーパック®

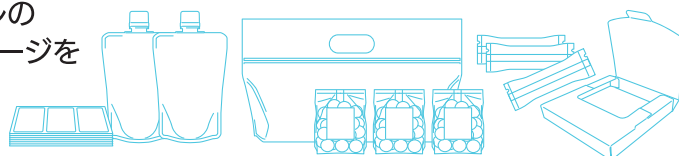


ペーパック®バンド

带状の形態 ヒートシール性を活かして資材を束ねる結束
容器の封緘などのバンド包装として活用可能

総合パッケージコーナー

シール・ラベル、フィルム製品、紙器パッケージ、販促ツールのワンストップサービスをはじめ、企画からデザインまでパッケージをトータルでご提案したことで、課題解決につながった商品や、商品価値を高めたお取引先さまの事例を展示します。



同時開催！ラベルフォーラムジャパン2024にも出展！

会場は東京ビッグサイト西展示棟3ホール

A-12



機能性ラベルを開発・展示！
会場でご覧いただけます！



◀ バックナンバーはこちらからご覧いただけます！

次号vol.522は春の催事商戦を特集します。2024年10月21日発行